DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04164188 A

Page 1 of 1

PAT-NO:

JP404164188A

DOCUMENT-

JP 04164188 A

IDENTIFIER:

TITLE:

TURBO-MOLECULAR EXHAUST PUMP FOR SEMICONDUCTOR MANUFACTURING

DEVICE

PUBN-DATE:

June 9, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

OMOTO, HIROHIDE MARUMOTO, MAKOTO

INT-CL (IPC): F04D019/04 , C23F004/00 , H01L021/205

ABSTRACT:

PURPOSE: To prolong the maintenance interval by controlling the temperature of a turbo-molecular pump body at about 40°C or above.

CONSTITUTION: A place where the reaction products tend to adhere most in a turbo-molecular pump 1 is the base 7 of the turbo-molecular pump 1 which is close to a cooling water passage and where the pressure is high, and it is important to control the temperature at this place at about 40°C or above. Accordingly, the temperature of the base 7 of the turbo-molecular pump 1 is taken into a temperature adjustor 5, and the temperature is feedback-controlled by a heater 2 and a temperature sensor 8 which are installed in the lower part of the turbo-molecular pump 1. Accordingly, the piling of the reaction products in the turbo-molecular pump 1 is prevented, and the interval of maintenance of the turbo-molecular pump 1 can be prolonged.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO& Japio

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-164188

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成4年(1992)6月9日

F 04 D 19/04 23 F 4/00 // H 01 L 21/205

8914-3H 7179-4K Η Α 7739-4M

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全3頁)

60発明の名称 半導体製造装置排気用ターポ分子ポンプ

> 20特 頤 平2-287028

@出 願 平2(1990)10月26日

山口県下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠 博 秀 @発 明 者 本

明 丸 愿 山口県下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠 @発 者 本

戸工場内

株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 勿出 願

個代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

1. 発明の名称

半導体製造装置排気用ターポ分子ポンプ

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 半導体製造装置の排気装置に用いられるター ポ分子ポンプ本体の温度を約40℃以上と制御 する手段を有したことを特徴とする半導体製造 装置排気用ターポ分子ポンプ。
 - 2. 前記ターポ分子ポンプを加温させるのに、ヒ ータの利用またはキャリアガスをターポ分子ポ ンプに流入させ圧縮熱を利用する請求項1記載 の半導体製造装置排気用ターポ分子ポンプ。
 - 3. 前記ターボ分子ポンプ本体の温度を検出し、 フィードパック制御を行なう請求項2配数の半 単体製造装置排気用ターボ分子ポンプ。
 - 4. 町配ターポ分子ポンプを冷却させるのに、水 冷または空冷を用いる請求項(配載の半導体製 遊装屋排気用ターポ分子ポンプ。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、軽縮および製固しやすいガスを使用 する半導体型造装配の排気系に用いるターポ分子 ポンプにおいて、それらのガスの付着低減を行な 5のに好適な半導体製造装置排気用ターポ分子ポ ンプに関するものである。

「従来の技術)

従来の半導体製造装置は、例えば、特開平1-306580号公報に記載のように、排気装置に 接続する圧力制御パルプおよび真空系配管を加熱 する手段を設け、それらを加熱することによって、 装置のメインテナンス性およびエッチング性の向 上を図ったものである。

[発明が解決しようとする課題]

半導体製造装置には、種々のプロセスガスが用 いられている。中には、ターボ分子ポンプの常用 圧力と常道によっては、最縮および延固するガス もある。従来技術においては、これらプロセスガ スの付着低減について、ターポ分子ポンプ単体と して配慮がなされていなかった。

本発明の目的は、これらプロセスガスの付着低

酸を図り、メインテナンス性を高めることのできる半導体製造装置物気用ターが分子ポンプを提供することにある。

[課題を解決するための手段]

上記目的を運成するために、ターボ分子ポンプ本体の過度を、排気するガスの蒸気圧根図を考慮し、髪崎、軽固させないよう約40で以上に制御する手段を設けたものである。

〔作 用〕

ターポ分子ポンプの温度を上昇させることにより、 排気させるガスがターポ分子ポンプ本体内で 髪粉および髪固することなく排出される。

そのため、ターボ分子ポンプ本体内に反応生成 物が堆積せず、ターボ分子ポンプのメインテナン ス級度を長くすることが可能となる。

〔笑 旆 例〕

以下、本発明の一実施例を第1図および第2図により説明する。

第1 図にターボ分子ポンプの構造図を示す。 1 はターボ分子ポンプ本体、 2 はヒータ、 3 は油、

3

下邸に取り付けているヒータ 2 および温度センサ 8 にてフィードバック制御させることにより、反応生成物の付着を低減できる。

また、油循環式のターボ分子ボンブの場合では、油タンク内の油3の冷却を通常冷却水4にて実施するが、ベース7の温度を温調器5にとりこみ流費調節パルブ8にて制御することによって6、反応生成物の付着を低減できる。

〔発明の効果〕

本発明によれば、ターボ分子ポンプ本体内に反応生成物が堆積せず、ターボ分子ポンプのメンテナンス組度を長くできる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の半導体製造装置排 気用ターボ分子ポンプの構造図、第2図はAℓOℓ。 の蒸気圧観図である。

1 …… ターポ分子ポンプ本体、2 …… ヒータ、 3 …… 油、4 …… 冷却水、5 …… 温調器、6 …… 込量関節パルブ、7 …… ベース、8 … 温間センサ

代理人 并理士 小川 勝 男 小部

4 は冷却水、 5 は温煦器、 6 は流量調節パルブ、 7 はベース、 8 は温度センサである。

A&のエッチング交互の場合、反応生成物のA&O&。 O&。が過度の低い部分に堆積し着々のメインテナ ンスピリティーの向上のさまたげになる。

第2回に、AeOesの蒸気圧線図を示す。

一般的にターボ分子ポンプ内の A L O L a の分圧 P a は 1.3 P a であり、周囲温度 4 0 で以上では、
蒸気圧線図より、気体の状態のまま排出されることがわかる。

すなわち、ターポ分子ポンプで辞気されるガス (AlOl,)が按する部分を40で以上に温度制 御すれば、AlOl,がターポ分子ポンプ内に付着 することなく切気される。

ターポ分子ポンプ内で、反応生成物の最も付着 しやすい場所は、圧力が高くまた冷却水通路に近いターポ分子ポンプのペース 7 でありこの箇所の 温度を約40℃以上に制御することが重要となる。

そこで、ターポ分子ポンプのベース 1 の温度を 温韻器 5 にとりこみ、ターポ分子ポンプ本体 1 の

